主板制板需求:

1. 制程能力：

过孔：内径10mi，外径18mil，导线间距6mil；

1. 单板尺寸：圆形，半径28.5mm，严格按照Keepout layer层切割；
2. 层数：两层板，双面贴片；
3. 板厚：0.8MM，公差：±10%mm；
4. 材质：FR-4; 无卤无铅；
5. **铜箔厚度：**1OZ
6. 字符颜色：白色；
7. 线路阻抗：必须按文件要求，无明确要求的可忽略；
8. 出货方式：拼板2\*2 ,纵向间隔需要做2MM；
9. 过孔盖油；
10. PCB油墨颜色：要求 哑光黑油 KSM S6189；
11. 焊盘喷镀：沉金；
12. 测试：需要飞针测试；
13. 切割方式：VCUT；
14. 拼板方式：拼板,纵向间隔需要做2MM；同：Button\_PVT\_P4版本
15. 出货方式：

拼板出货；

1. 数量：
2. 制板过程中若有疑问，请不要自行制板，请立刻联系我。谢谢！！

联系人：黄松华，联系电话：13913191872；